



09:00	Begrüßung
09:15	Kleben 4.0 - Prozesse und Herausforderungen Prof. Dr. Klaus Dilger, Institut für Füge- und Schweißtechnik, TU Braunschweig
10:00	Zertifizierung nach DIN 2304 Frank Stein, TBBCert – Zertifizierungsstelle des Fraunhofer IFAM Bremen
10:45	Verantwortlichkeit und Haftung des klebtechnischen Personals im Betrieb Marcus Kubanek, DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.
11:30	Ideen zur Klebprozessgestaltung Peter Hellwig, Siemens Mobility GmbH
12:15	Kleine Änderung - große Wirkung Sven Krumbiegel, Miele & Cie. KG
13:15	Mittagspause
14:00	Nachhaltige Laservorbehandlung von metallischen Substraten für optimierte Klebeergebnisse Louisa Draack, Clean-Lasersysteme GmbH
14:30	Openair-Plasma® Technologie als Grundlage für sichere Klebeprozesse. Joachim Schüssler, Plasmatreat GmbH
15:00	Kaffeepause
15:30	Verkleben von Kunststoffen Sabine Erdelt, Sika Services AG
16:00	Bei Raumtemperatur schnell aushärtende Zweikomponenten-Polyharnstoffklebstoffe für hochelastische Strukturklebungen Dr. Heiko Jung, nolax AG
16:30	Klebtechnische Herausforderungen bei Lithium-Ionen Batterien Dr. Ralf Hose, DELO Industrie Klebstoffe
17:00	Schlussworte Christian Dietrich, Technische Hochschule Ulm

Stand: 4.5.22